# Оптические свойства, зонная структура и проводимость межфазной границы раздела гетероструктуры 3*C*-SiC(111)/Si(111), выращенной методом замещения атомов

© С.А. Кукушкин<sup>1,2</sup>, А.В. Осипов<sup>1,¶</sup>

<sup>1</sup> Институт проблем машиноведения РАН, Санкт-Петербург, Россия

<sup>2</sup> Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия ¶ E-mail: andrey.v.osipov@gmail.com

Поступило в Редакцию 29 июня 2020 г. В окончательной редакции 29 июня 2020 г. Принято к публикации 26 июля 2020 г.

Методом спектральной эллипсометрии в диапазоне энергий фотонов 0.5-9.3 eV исследованы эпитаксиальные пленки монокристаллического карбида кремния кубического политипа 3C-SiC толщиной 20-120 nm, выращенные из Si методом замещения атомов. Обнаружено, что на границе раздела 3C-SiC(111)/Si(111) образуется тонкий промежуточный слой с диэлектрической проницаемостью, соответствующей полуметаллу. Данный результат подтвержден квантово-химическим моделированием свойств межфазной границы раздела 3C-SiC(111)/Si(111). Показано, что проводимость слоя связана с *p*-электронами атомов Si в SiC на границе раздела фаз, максимально удаленных от атомов Si-подложки.

Ключевые слова: карбид кремния, гетероструктуры, интерфейс, диэлектрическая проницаемость, эллипсометрия, полуметаллы.

DOI: 10.21883/PJTF.2020.22.50298.18439

В работах [1,2] был разработан метод синтеза монокристаллических пленок карбида кремния (SiC) в приповерхностном слое Si за счет согласованного замещения атомов кремния атомами углерода с использованием химической реакции между монокристаллом Si и монооксидом углерода (CO). Подробное описание процессов, протекающих при выращивании SiC методом замещения атомов, можно найти в [1,2]. В этих работах было показано, что механизм согласованного замещения сохраняет строение исходной кубической решетки Si, что обеспечивает рост именно кубического политипа 3C-SiC [1,2]. Это было подтверждено электронномикроскопическими исследованиями, выполненными в работе [3], в которой также было показано, что дислокации несоответствия решеток на границе раздела 3C-SiC(111)/Si(111) отсутствуют. Вместо них на межфазной границе образуются дефекты упаковки с прослойками гексагональных фаз. Этот результат показывает принципиальное отличие данного механизма роста пленок SiC от их роста с применением других методов, например от роста при химическом осаждении из пара (CVD) [4]. Целью настоящей работы является исследование оптических свойств межфазной границы раздела гетероструктуры 3C-SiC(111)/Si(111) методом спектральной эллипсометрии в диапазоне 0.5-9.3 eV, а также с помощью моделирования методами квантовой химии.

Рост пленок SiC осуществлялся на подложках Si(111) методом согласованного замещения атомов, технологические детали которого приведены в обзоре [1]. Пленки 3C-SiC имели толщину 20–120 nm. Спектры дифракции рентгеновских лучей от образцов 3C-SiC(111)/Si(111) показывают лишь рефлексы, отвечающие направлению

(111), r.e. Si(111), Si(222), 3C-SiC(111), 3C-SiC(222). Другие рефлексы отсутствуют, что свидетельствует о направленной эпитаксии 3C-SiC именно в направлении (111). У полученных образцов 3*C*-SiC(111)/Si(111) различной толщины измерялась зависимость псевдодиэлектрической функции от энергии фотонов с помощью ультрафиолетового эллипсометра J.A. Woollam VUV-WASE в диапазоне 0.5-9.3 eV. При эллипсометрическом моделировании данных спектров выяснилось, что все они без исключения очень плохо описываются классической эллипсометрической моделью, использующей на границе раздела двух сред приближение эффективной среды (effective media approximation, EMA) [5], прежде всего в области энергий, меньших 3.3 eV. Приближение эффективной среды Бруггемана дает следующее соотношение, из которого определяется диэлектрическая проницаемость смеси  $\varepsilon_{eff}$ :

$$\sum_{i} \delta_{i} \frac{\varepsilon_{i} - \varepsilon_{eff}}{\varepsilon_{i} + 2\varepsilon_{eff}} = 0.$$
 (1)

Здесь *i* — номер фазы в смеси;  $\varepsilon_i$  — диэлектрическая проницаемость фазы *i*;  $\delta_i$  — ее объемная доля. Обычно модель ЕМА (1) очень хорошо описывает интерфейсные слои, возникающие на границе раздела двух сред, поэтому в эллипсометрии эта модель является основополагающей [5]. Отметим, что модель ЕМА прекрасно описывает эпитаксиальные слои 3C-SiC(111), выращенные методом CVD на подложках Si(111). На рис. 1 приведены эллипсометрические спектры, измеренные для образцов 3C-SiC(111)/Si(111), полученных методом CVD компанией Advanced Epi по запатентованной технологии (толщина ~ 300 nm) (*a*) и методом согласованного



**Рис. 1.** Эллипсометрические спектры образцов 3*C*-SiC(111)/Si(111), полученных методом CVD компанией Advanced Epi (граница раздела содержит дислокации несоответствия) (*a*) и методом согласованного замещения атомов (граница раздела не содержит дислокаций несоответствия) (*b*). Приближение EMA (1) адекватно описывает только первый случай.

замещения атомов (толщина  $\sim 50 \,\mathrm{nm}$ ) (b). В первом случае простейшая однослойная эллипсометрическая модель [5] (т.е. подложка Si/интерфейс/пленка SiC) с использованием ЕМА на границе раздела SiC/Si дает прекрасные результаты (рис. 1, *a*). Во втором случае эта же модель с ЕМА очень плохо описывает область энергий меньше  $3.3 \,\mathrm{eV}$  (рис. 1, b). Поскольку значение 3.3 eV примерно соответствует первому резкому пику вещественной части диэлектрической проницаемости Si, логично предположить (так как SiC в этой области прозрачен), что именно на границе раздела имеются проблемы с описанием диэлектрической функции. Иными словами, вклад, который вносит Si в формулу (1), не соответствует эксперименту. Вклад SiC менее важен, так как он прозрачен почти до 5.5 eV. Для описания зависимости диэлектрической функции промежуточного слоя на границе раздела 3C-SiC(111)/Si(111) от энергии



**Рис. 2.** Зависимость от энергии диэлектрической проницаемости интерфейсного бездислокационного слоя между Si(111) и SiC(111). Штриховая линия — модель Друде для среды с удельным сопротивлением  $4 \cdot 10^{-7} \Omega \cdot m$  и временем рассеяния носителей заряда в нем  $4 \cdot 10^{-16}$  s. На вставке изображена плотность электронных состояний интерфейсного слоя в зависимости от энергии (энергия Ферми соответствует 0 eV).

фотонов был использован метод аппроксимации сплайнами [5], после чего был сделан вывод, что искомая зависимость лучше всего описывается осциллятором Таук-Лорентца (Tauc-Lorentz, TL) [6]:

$$\varepsilon_{2}(E) = \begin{cases} \frac{1}{E} \frac{AE_{0}C(E-E_{g})^{2}}{(E^{2}-E_{0}^{2})^{2}+C^{2}E^{2}}, & E > E_{g}, \\ 0, & E \leqslant E_{g}. \end{cases}$$
(2)

Здесь Е — энергия фотонов,  $\varepsilon_2$  — мнимая часть диэлектрической проницаемости (вещественная часть  $\varepsilon_1$ вычисляется из  $\varepsilon_2$  с помощью соотношения Крамерса-Кронига [6]), *E*<sub>g</sub> имеет смысл ширины запрещенной зоны, Е<sub>0</sub> — положение пика осциллятора, А — его амплитуда, С — полуширина пика. Таким образом, для описания эллипсометрических спектров образцов 3C-SiC(111)/Si(111), полученных методом замещения атомов, предлагается использовать модифицированную однослойную модель (т.е. подложка Si/интерфейсный слой/слой SiC/шероховатость), в которой диэлектрическая проницаемость интерфейсного слоя описывается осциллятором TL (2). Минимизация разности между измеренным эллипсометрическим спектром и теоретическим позволяет найти параметры эллипсометрической модели, а именно толщину слоя SiC, шероховатость, толщину интерфейсного слоя, параметры  $A, E_0, C, E_g$ , входящие в (2). Такая модифицированная модель имеет среднеквадратичную ошибку, в 2.5-5 раз меньшую, чем модель с ЕМА, и гораздо лучше описывает экспериментальные данные (рис. 1, *b*). Типичное значение толщины интерфейсного слоя составляет 2 nm, а его диэлектрическая проницаемость для образца 3C-SiC(111)/Si(111) (рис. 1, b) приведена на рис. 2. Следует отметить, что для всех полученных нами образцов 3C-SiC(111)/Si(111) значение ширины запрещенной зоны либо равно нулю, как на рис. 2, либо очень мало ( $< 0.5 \, \text{eV}$ ), что позволяет условно назвать проводимость данного интерфейсного слоя полуметаллической. Аппроксимация асимптотической зависимости  $\varepsilon_2(E)$  при больших E с помощью модели Друде [7] (рис. 2) показала, что удельное сопротивление интерфейсного слоя равно  $4 \cdot 10^{-7} \,\Omega \cdot m$ , время



**Рис. 3.** Конфигурация атомов на бездислокационной границе раздела 3*C*-SiC(111)/Si(111), соответствующей минимуму энергии. Стрелками указаны три атома Si из 25, которые не образуют связей с атомами подложки. Именно их *p*-электроны вносят определяющий вклад в узкий пик плотности электронных состояний вблизи энергии Ферми (вставка на рис. 2).

рассеяния носителей заряда в нем порядка  $4 \cdot 10^{-16}$  s (это примерно в 2 раза хуже, чем у свинца).

Теоретическое описание границы раздела 3C-SiC(111)/Si(111) и расчет ее свойств в настоящей работе проводились с использованием методов квантовой химии. Энергия системы 3C-SiC(111)/Si(111) вычислена в рамках теории функционала плотности и найдена оптимальная конфигурация атомов, соответствующая минимуму энергии. Для этой цели применялся пакет Medea-VASP [8]. При минимизации полной энергии пакетом VASP использовались функционал PBE [9], псевдопотенциалы и базис плоских волн. Энергия обрезания плоских волн выбиралась равной 400 eV. При этом анализировались границы раздела Si(111) как с Si-гранью SiC(111), так и С-гранью. В результате моделирования были установлены три основных свойства данной системы.

1. Подложка Si(111) почти не деформирует SiC, а SiC притягивает к себе 1 из 16 атомов Si, лежащих в нижнем из двух слоев двойного слоя Si(111), тем самым модифицируя приповерхностный Si (рис. 3), т.е. атом Si из нижнего слоя переходит в верхний слой двойного слоя Si(111), образуя связь с притянувшим его атомом Si из SiC (рис. 3).

2. Конфигурация атомов на границе соответствует симметрии  $P_{3}m_{1}$ .

3. Ширина запрещенной зоны уменьшается практически до нуля. Расчет зонной структуры данной системы, изображенной на рис. 3, проводился с использованием функционала SCAN [10]. Расчеты показали, что зона проводимости заходит в валентную зону на несколько сотых eV. Иными словами, граница раздела двух полупроводников является полуметаллом. На вставке к рис. 2 изображена зависимость плотности электронных состояний исследуемой системы от энергии (энергия Ферми соответствует 0 eV). Видно, что в окрестности энергии Ферми имеется резкий пик плотности электронных состояний, который обеспечивает данной системе необычные электрические и оптические свойства. Анализ показал, что указанный пик плотности электронных состояний обусловлен p-электронами трех атомов кремния из 25 в SiC на границе раздела с Si. На рис. 3 они показаны стрелками. Эти атомы находятся максимально далеко от атомов Si подложки и не образуют с ними химической связи. Именно эти 12% атомов Si на границе раздела имеют одну ненасыщенную связь, что и приводит в конечном счете к полуметаллическим свойствам границы раздела 3C-SiC(111)/Si(111).

Таким образом, установлено, что межфазная граница раздела гетероструктуры 3*C*-SiC(111)/Si(111), выращенной методом согласованного замещения атомов, обладает необычными электрофизическими и оптическими свойствами и соответствует полуметаллу (рис. 2), а не полупроводнику. Удельное сопротивление среды интерфейсного слоя и время рассеяния носителей заряда в ней оценены как  $4 \cdot 10^{-7} \Omega \cdot m$  и  $4 \cdot 10^{-16}$  s соответственно.

## Благодарности

Исследования проводились с использованием оборудования уникальной научной установки "Физика, химия и механика кристаллов и тонких пленок" ФГУП ИПМаш РАН (Санкт-Петербург).

# Финансирование работы

Работа выполнена в рамках проекта Российского научного фонда № 20-12-00193.

## Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

# Список литературы

- Kukushkin S.A., Osipov A.V. // J. Phys. D.: Appl. Phys. 2014.
  V. 47. P. 313001. DOI: 10.1088/0022-3727/47/31/313001
- Kukushkin S.A., Osipov A.V. // J. Phys. D: Appl. Phys. 2017.
  V. 50. P. 464006. DOI: 10.1088/1361-6463/aa8f69
- [3] Сорокин Л.М., Веселов Н.В., Щеглов М.П., Калмыков А.Е., Ситникова А.А., Феоктистов Н.А., Осипов А.В., Кукушкин С.А. // Письма в ЖТФ. 2008. Т. 34. В. 22. С. 88– 94. http://journals.ioffe.ru/articles/viewPDF/13875
- [4] Pezoldt J, Cimalla V. // Crystals. 2020. V. 10. P. 523 (1–22). DOI: 10.3390/cryst10060523
- [5] Spectroscopic ellipsometry for photovoltaics. V. 1. Fundamental principles and solar cell characterization / Eds H. Fujiwara, R.W. Collins. Cham: Springer, 2018. 594 p. DOI: 10.1007/978-3-319-75377-5
- [6] Jellison G.E., Modine F.A. // Appl. Phys. Lett. 1996. V. 69.
  P. 371–373. DOI: 10.1063/1.118064
- [7] Ashcroft N.W., Mermin N.D. Solid state physics. N.Y.: Holt, Rinehart and Winston, 1976. 826 p.
- [8] Kresse G., Furthmuller J. // Phys. Rev. B. 1996. V. 54.
  P. 11169. DOI: 10.1103/PhysRevB.54.11169
- [9] Perdew J.P., Burke K., Ernzerhof M. // Phys. Rev. Lett. 1996.
  V. 77. P. 3865–3868. DOI: 10.1103/PhysRevLett.77.3865
- [10] Sun J., Ruzsinszky A., Perdew J.P. // Phys. Rev. Lett. 2015.
  V. 115. P. 036402. DOI: 10.1103/PhysRevLett.115.03640